

フジシール財団
奨学金申込書

2024 年 月 日 現在

大学名	学部	学科	学年	写真
フリガナ		学籍番号		
氏 名		生年月日 年 月 日生		
現住所 〒		電話	携帯電話	
(メールアドレスのフリガナ)				
E-mail				
保証人・緊急連絡先			住所 〒	
フリガナ				
氏名	関係			
			電話	

年月	学 歴(高校卒業以降)

ご家族氏名	続柄	年齢	ご職業等

資格・TOEIC/TOEFLなどの点数・賞罰

海外留学・海外駐在について(経験・予定・希望など)

1. 奨学金を希望する理由 及び 使途
2. 学んでいる内容・研究内容
3. 学業以外で取り組んでいること(ボランティア活動・サークル・趣味・他)
4. 卒業後の進路・目標
5. 学部・修士： パッケージングに関して学んでいることやパッケージングへの興味・関心 博士： 自身の研究テーマがパッケージ業界への貢献が可能である理由
6. 今までで一番のチャレンジ
7. 国際的な興味・関心事について